



平成 24 年 9 月 14 日

各 位

株 式 会 社 ソ ル ク シ ー ズ
代 表 取 締 役 社 長 長 尾 章
(J A S D A Q ・ コ ー ド 番 号 : 4 2 8 4)
問 い 合 わ せ 先 執 行 役 員 社 長 室 長 金 成 宏 季
兼 経 営 企 画 室 部 長
T E L 0 3 - 6 7 2 2 - 5 0 1 1

子会社増資に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 9 月 14 日開催の取締役会において、中国杭州市に設立済みの連結子会社である索路克（杭州）信息科技有限公司の増資を決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 趣旨

当社グループでは、拡大する中国市場を重要市場と位置付け、業務提携先である株式会社東忠（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：丁偉儒、以下東忠）との合弁にて、平成 23 年 9 月に索路克（杭州）信息科技有限公司を設立いたしました。今後、中国市場での本格的な事業展開にあたり、仕入資金等の運転資金需要に備えるため、増資を行うものであります。

2. 子会社の概要

- | | | |
|------------|---|-------|
| (1) 商号 | 索路克（杭州）信息科技有限公司 | |
| (2) 所在地 | 浙江省杭州市濱江区長河路 590 号東忠科技园 | |
| (3) 代表者の氏名 | 長尾 章 | |
| (4) 資本金 | 50,000,000 円 | |
| (5) 出資比率 | 株式会社ソルクシーズ | 90.0% |
| | 株式会社東忠 | 10.0% |
| (6) 事業内容 | 電子機器製品等におけるハードウェアとソフトウェアの研究・設計・開発ならびにそれらの販売業務の請負及びそれらに関連するサービスの提供 | |
| (7) 設立年月日 | 平成 23 年 9 月 | |

3. 増資の概要

- | | | |
|-------------|------------------|--------------|
| (1) 増資の時期 | 平成 24 年 11 月（予定） | |
| (2) 増資額 | 75,000,000 円 | |
| (3) 増資後の資本金 | 125,000,000 円 | |
| (4) 増資引受先 | 株式会社ソルクシーズ | 75,000,000 円 |
| (5) 増資後出資比率 | 株式会社ソルクシーズ | 96.0% |
| | 株式会社東忠 | 4.0% |

4. 業績に与える影響

今回増資に伴う今期業績に与える影響につきましては軽微ですが、中長期的には業績向上に資するものと考えております。

以 上